

OptiMOS™3 Power-Transistor

Package

Marking

- N-channel, normal level
- Excellent gate charge $\times R_{DS(on)}$ product (FOM)
- Very low on-resistance $R_{DS(on)}$
- 150 °C operating temperature
- Pb-free lead plating; RoHS compliant
- Qualified according to JEDEC¹⁾ for target application
- Halogen-free according to IEC61249-2-21

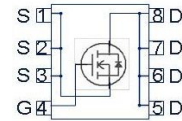


Type	Package	Marking
BSZ900N15NS3 G	PG-TSDSON-8	900N15N

Product Summary

V_{DS}	150	V
$R_{DS(on),max}$	90	mΩ
I_D	13	A

PG-TSDSON-8



Maximum ratings, at $T_j=25\text{ °C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	Value	Unit
Continuous drain current	I_D	$T_C=25\text{ °C}$	13	A
		$T_C=100\text{ °C}$	8	
Pulsed drain current ²⁾	$I_{D,pulse}$	$T_C=25\text{ °C}$	52	
Avalanche energy, single pulse	E_{AS}	$I_D=10\text{ A}$, $R_{GS}=25\text{ Ω}$	30	mJ
Gate source voltage	V_{GS}		±20	V
Power dissipation	P_{tot}	$T_C=25\text{ °C}$	38	W
Operating and storage temperature	T_j , T_{stg}		-55 ... 150	°C
IEC climatic category; DIN IEC 68-1			55/150/56	

¹⁾J-STD20 and JESD22

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			min.	typ.	max.	

Thermal characteristics

Thermal resistance, junction - case	R_{thJC}		-	-	3.3	K/W
Thermal resistance, junction - ambient	R_{thJA}	6 cm ² cooling area ³⁾	-	-	60	

Electrical characteristics, at $T_j=25\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified
Static characteristics

Drain-source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	$V_{GS}=0\text{ V}, I_D=1\text{ mA}$	150	-	-	V
Gate threshold voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=20\text{ }\mu\text{A}$	2	3	4	
Zero gate voltage drain current	I_{DSS}	$V_{DS}=120\text{ V}, V_{GS}=0\text{ V}, T_j=25\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	0.01	1	μA
		$V_{DS}=120\text{ V}, V_{GS}=0\text{ V}, T_j=125\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	10	100	
Gate-source leakage current	I_{GSS}	$V_{GS}=20\text{ V}, V_{DS}=0\text{ V}$	-	1	100	nA
Drain-source on-state resistance	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10\text{ V}, I_D=10\text{ A}$	-	74	90	m Ω
		$V_{GS}=8\text{ V}, I_D=5\text{ A}$	-	75	91	
Gate resistance	R_G		-	1.7	-	Ω
Transconductance	g_{fs}	$ V_{DS} >2 I_D R_{DS(on)max}, I_D=10\text{ A}$	6	12	-	S

³⁾ see figure 3

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			min.	typ.	max.	

Dynamic characteristics

Input capacitance	C_{iss}	$V_{GS}=0\text{ V}, V_{DS}=75\text{ V},$ $f=1\text{ MHz}$	-	380	510	pF
Output capacitance	C_{oss}		-	46	61	
Reverse transfer capacitance	C_{rss}		-	3	-	
Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=75\text{ V}, V_{GS}=10\text{ V},$ $I_D=5\text{ A}, R_G=1.6\ \Omega$	-	4	-	ns
Rise time	t_r		-	4	-	
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$		-	8	-	
Fall time	t_f		-	3	-	

Gate Charge Characteristics⁴⁾

Gate to source charge	Q_{gs}	$V_{DD}=75\text{ V}, I_D=5\text{ A},$ $V_{GS}=0\text{ to }10\text{ V}$	-	1.9	-	nC
Gate to drain charge	Q_{gd}		-	0.9	-	
Switching charge	Q_{sw}		-	1.7	-	
Gate charge total	Q_g		-	5.0	7	
Gate plateau voltage	$V_{plateau}$		-	5.2	-	V
Output charge	Q_{oss}	$V_{DD}=75\text{ V}, V_{GS}=0\text{ V}$	-	12	17	nC

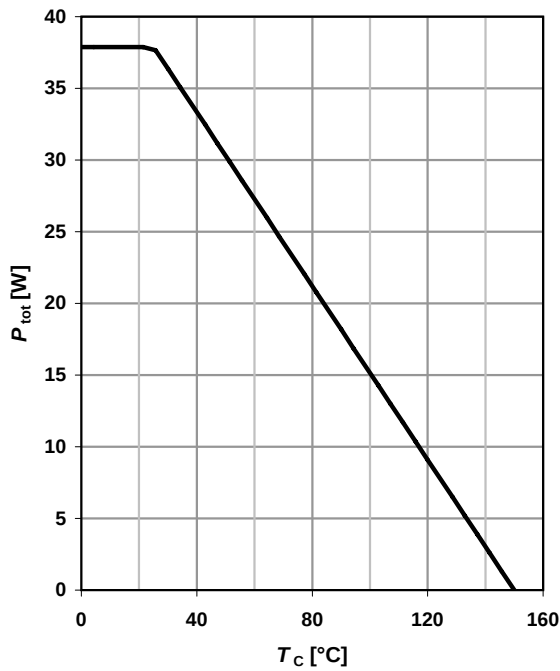
Reverse Diode

Diode continuous forward current	I_S	$T_C=25\text{ °C}$	-	-	13	A
Diode pulse current	$I_{S,pulse}$		-	-	52	
Diode forward voltage	V_{SD}	$V_{GS}=0\text{ V}, I_F=13\text{ A},$ $T_j=25\text{ °C}$	-	0.9	1.2	V
Reverse recovery time	t_{rr}	$V_R=75\text{ V}, I_F=5\text{ A},$ $di_F/dt=100\text{ A}/\mu\text{s}$	-	59	-	ns
Reverse recovery charge	Q_{rr}		-	123	-	nC

⁴⁾ See figure 16 for gate charge parameter definition

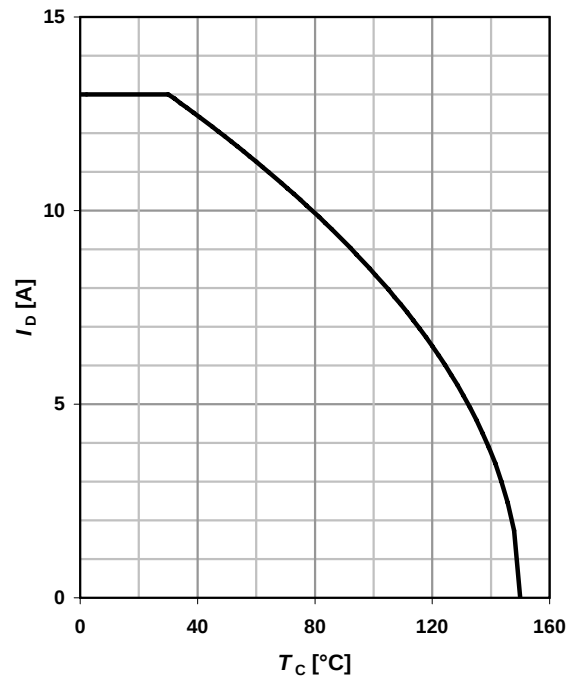
1 Power dissipation

$$P_{\text{tot}} = f(T_c)$$



2 Drain current

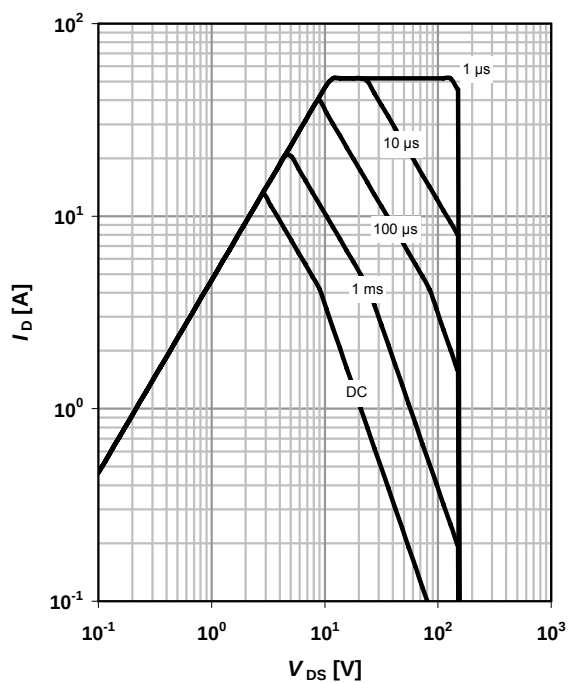
$$I_D = f(T_c); V_{GS} \geq 10 \text{ V}$$



3 Safe operating area

$$I_D = f(V_{DS}); T_c = 25^\circ\text{C}; D = 0$$

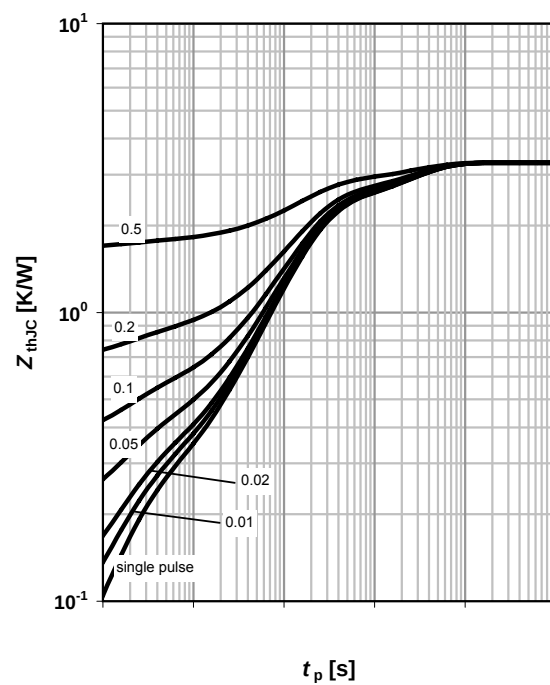
parameter: t_p



4 Max. transient thermal impedance

$$Z_{\text{thJC}} = f(t_p)$$

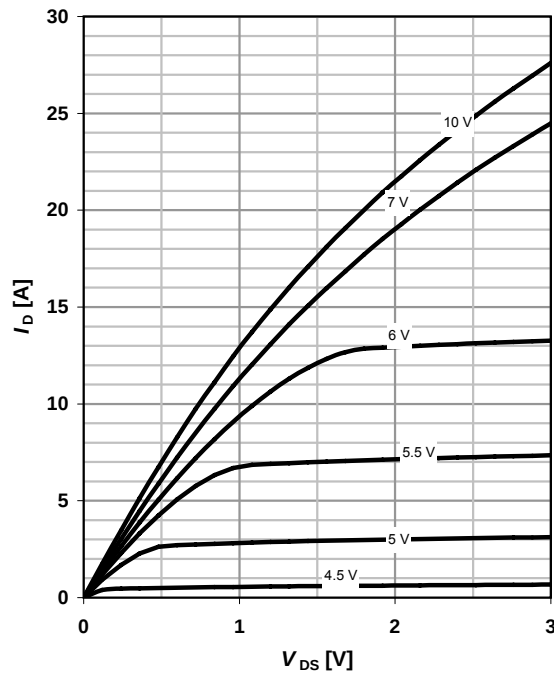
parameter: $D = t_p/T$



5 Typ. output characteristics

$$I_D = f(V_{DS}); T_j = 25^\circ\text{C}$$

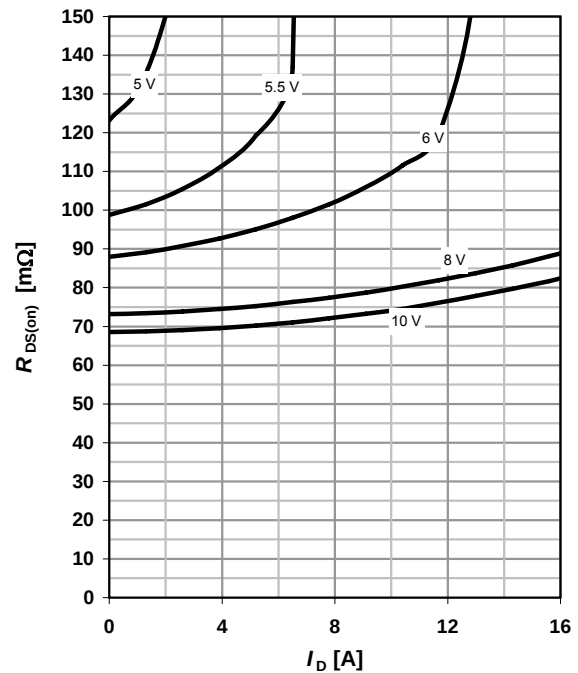
parameter: V_{GS}



6 Typ. drain-source on resistance

$$R_{DS(on)} = f(I_D); T_j = 25^\circ\text{C}$$

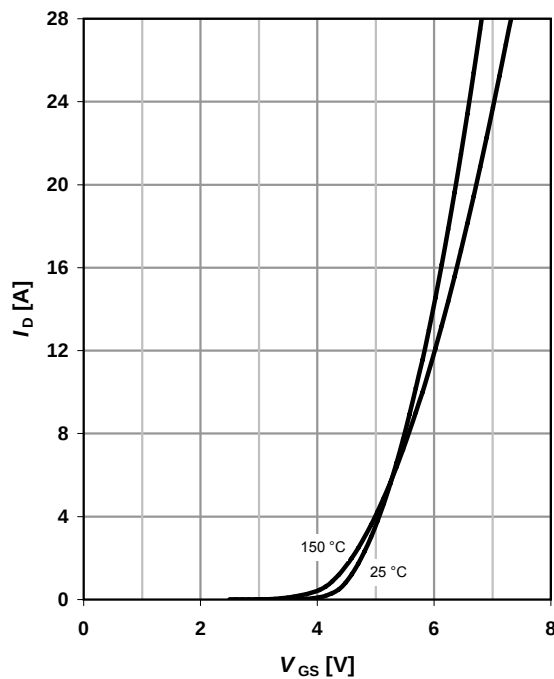
parameter: V_{GS}



7 Typ. transfer characteristics

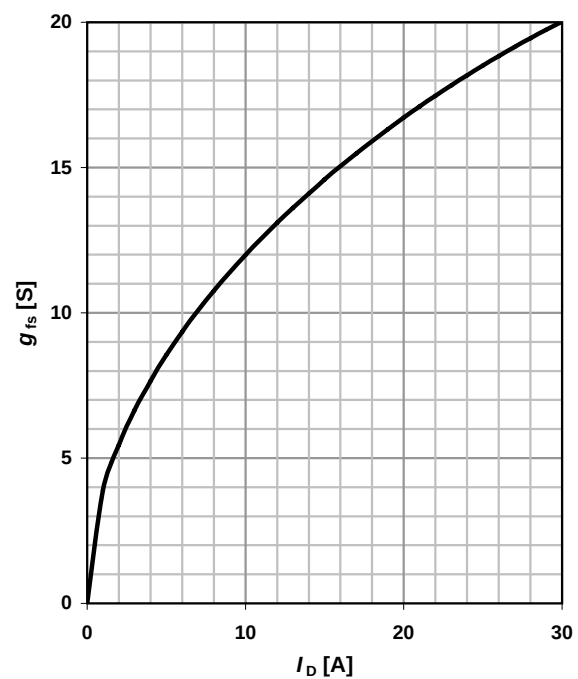
$$I_D = f(V_{GS}); |V_{DS}| > 2|I_D|R_{DS(on)max}$$

parameter: T_j



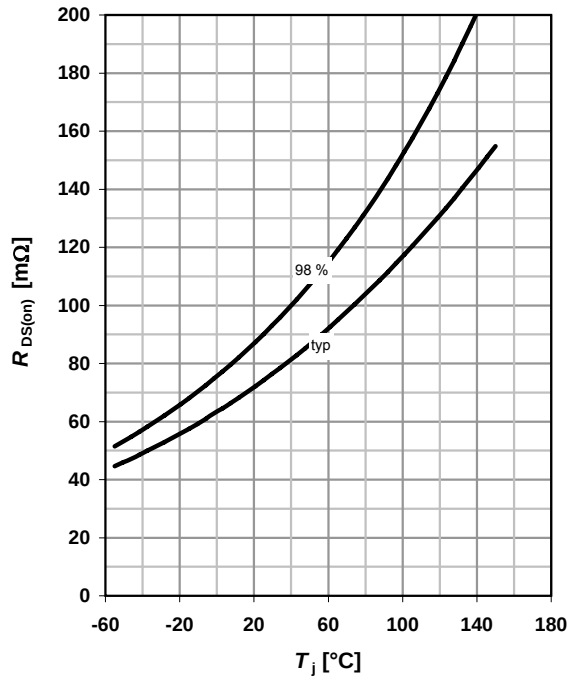
8 Typ. forward transconductance

$$g_{fs} = f(I_D); T_j = 25^\circ\text{C}$$



9 Drain-source on-state resistance

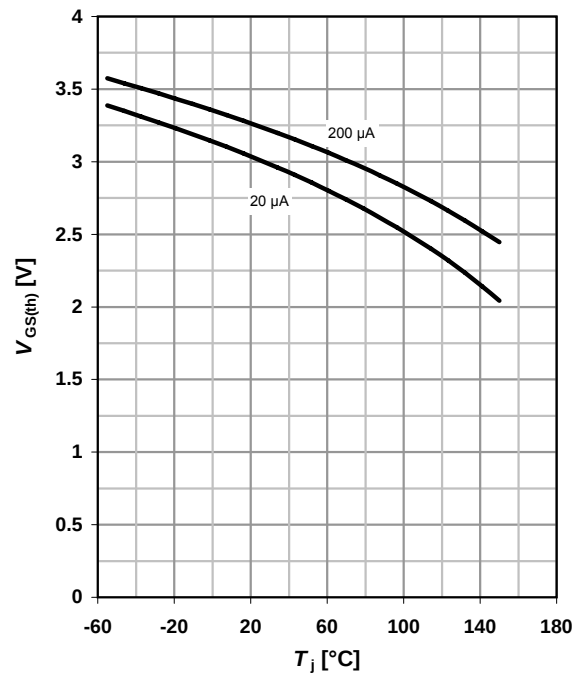
$$R_{DS(on)} = f(T_j); I_D = 10 \text{ A}; V_{GS} = 10 \text{ V}$$



10 Typ. gate threshold voltage

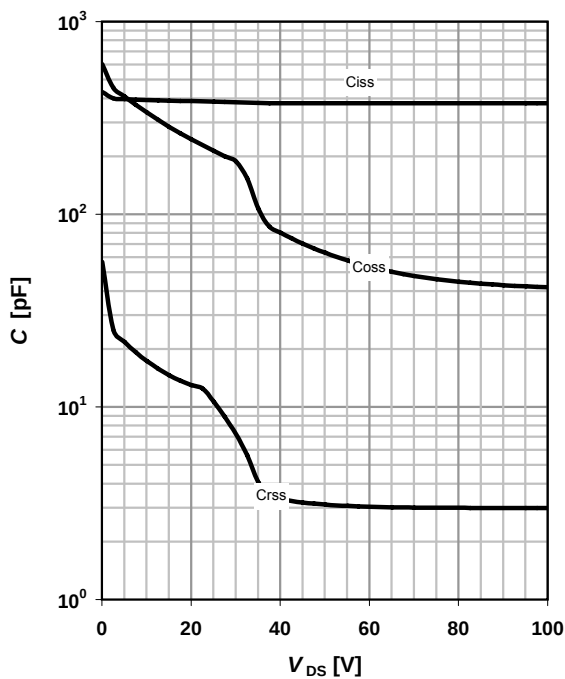
$$V_{GS(th)} = f(T_j); V_{GS} = V_{DS}$$

parameter: I_D



11 Typ. capacitances

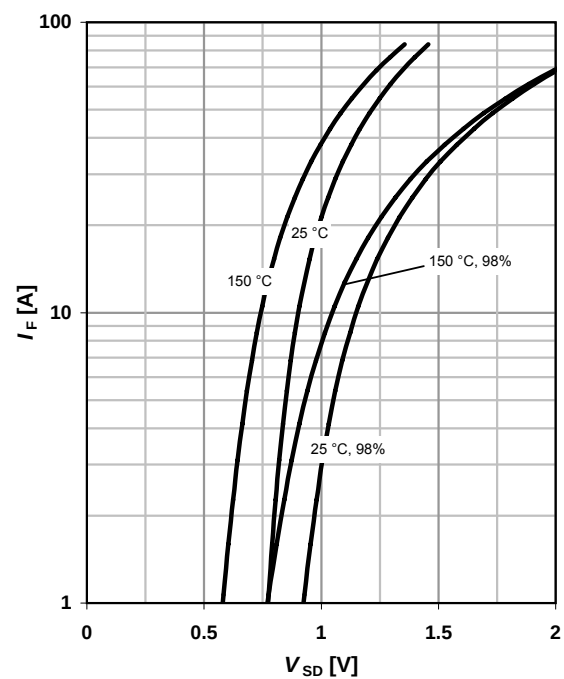
$$C = f(V_{DS}); V_{GS} = 0 \text{ V}; f = 1 \text{ MHz}$$



12 Forward characteristics of reverse diode

$$I_F = f(V_{SD})$$

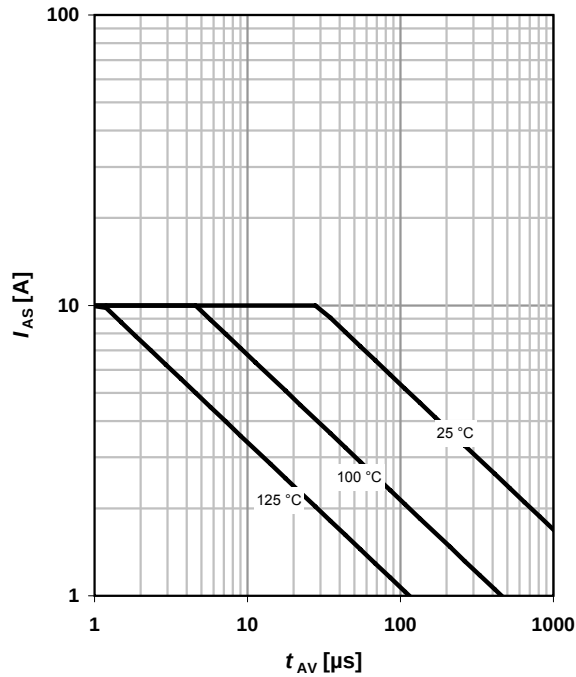
parameter: T_j



13 Avalanche characteristics

$$I_{AS}=f(t_{AV}); R_{GS}=25\ \Omega$$

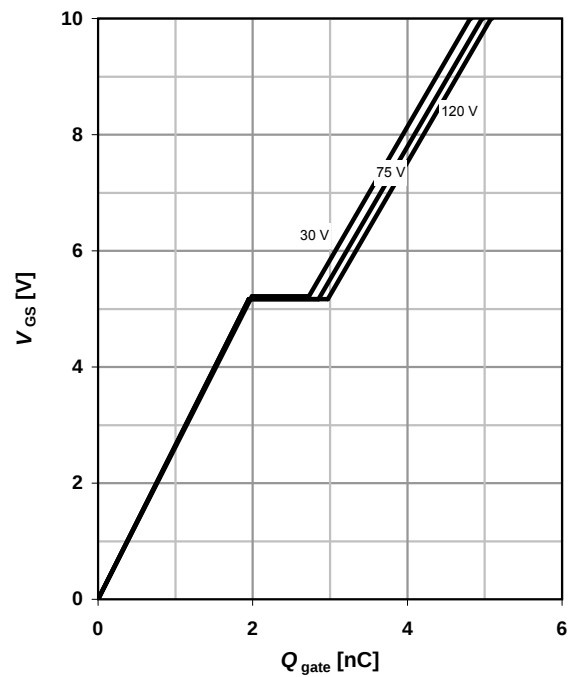
parameter: $T_{j(\text{start})}$



14 Typ. gate charge

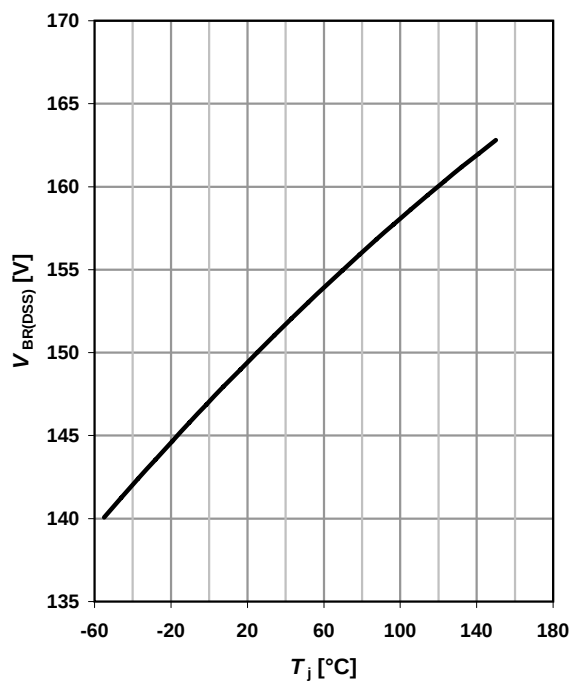
$$V_{GS}=f(Q_{\text{gate}}); I_D=5\ \text{A pulsed}$$

parameter: V_{DD}

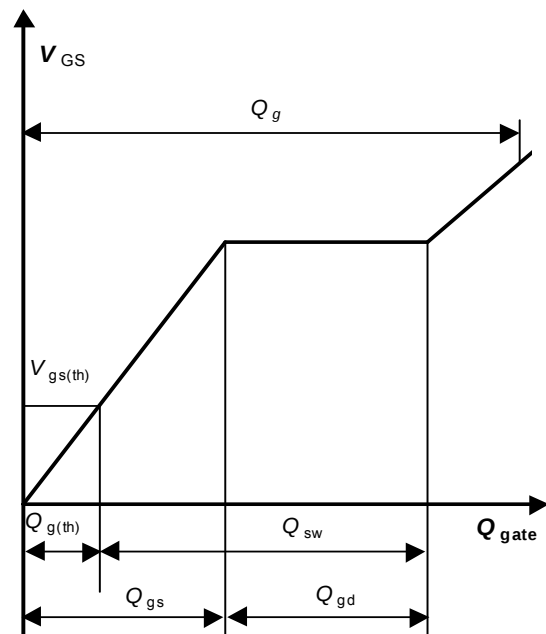


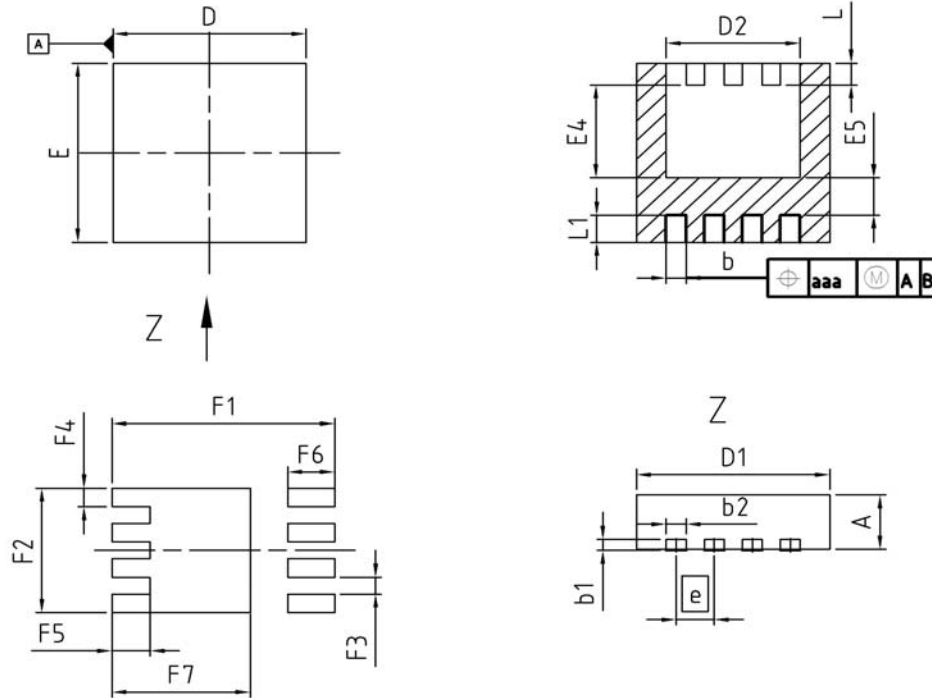
15 Drain-source breakdown voltage

$$V_{BR(DSS)}=f(T_j); I_D=1\ \text{mA}$$

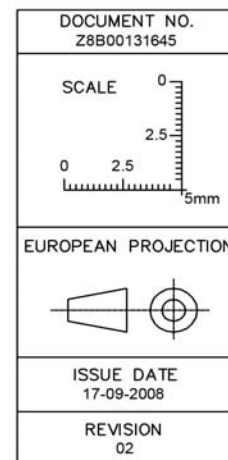


16 Gate charge waveforms



Package Outline: PG-TSDSON-8


DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.90	1.10	0.035	0.043
b	0.24	0.44	0.009	0.017
b1	0.10	0.30	0.004	0.012
b2	0.20	0.44	0.008	0.017
D=D1	3.20	3.40	0.126	0.134
D2	2.15	2.45	0.085	0.096
E	3.20	3.40	0.126	0.134
E4	1.60	1.81	0.063	0.071
E5	0.59	0.86	0.023	0.034
e	0.65		0.026	
N	8		8	
L	0.30	0.56	0.012	0.022
L1	0.33	0.60	0.013	0.024
aaa	0.25		0.010	
F1	3.80		0.150	
F2	2.29		0.090	
F3	0.31		0.012	
F4	0.34		0.013	
F5	0.65		0.026	
F6	0.80		0.031	
F7	2.36		0.093	



Published by
Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany
© 2009 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Legal Disclaimer

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office (www.infineon.com).

Warnings

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А